

## ICSCRM2026(シリコンカーバイド及び関連材料に関する国際会議 2026)共同出展 出展要項

### 1. 目的

(公財)横浜市観光協会は、市内経済波及効果の拡大と都市ブランド力向上を目的に、市内で開催される国際会議と市内企業の連携を産み出す仕組づくりの構築を目指しています。

この度、ICSCRM2026(シリコンカーバイド及び関連材料に関する国際会議 2026)の横浜開催を好機と捉え、同国際会議内の展示会へ当財団と一緒に共同出展いただける市内企業を募集します。

### 2. ICSCRM2026(シリコンカーバイド及び関連材料に関する国際会議 2026)について

#### ア 会議の概要

名称	ICSCRM 2026(シリコンカーバイド及び関連材料に関する国際会議 2026)
会期	令和8年9月28日(月)～10月2日(金)
会場	パシフィコ横浜 ノース
組織委員会	委員長 土田 秀一(電力中央研究所)、副委員長 大谷 昇(関西学院大学) 他
規模	1,500名(国内900名、海外600名)
概要	シリコンカーバイド及び関連材料に関する分野の世界各国の研究者や技術者が集い、最新の研究成果や技術情報を交換
来場者	企業・大学等の研究者や技術者
URL	<a href="https://icscrm2026.org/">https://icscrm2026.org/</a>

#### イ 会議併設展示会概要

会期	令和8年9月28日(月)～10月2日(金) ※5日間
会場	パシフィコ横浜 ノース
規模	247小間(展示会募集小間数) ※うち横浜市内企業共同出展ブースとして2小間
来場者	上記国際会議参加者と同じ
展示範囲	シリコンカーバイド(SiC)や窒化ガリウム、ダイヤモンド、酸化ガリウムなど、SiC及びワイドギャップ半導体の研究、開発、設計、製造、生産、評価に関連した材料、部品、装置、サービス等すべての範囲を含む
搬入出	<搬入>9月28日(月)午後 <搬出>10月2日(金)会期終了後予定

### 3. 横浜市内企業共同出展ブース募集要項

#### (1) 出展規模

##### 2 小間

※ 1 小間＝間口（幅）2,000mm×奥行 2,000mm×高さ 2,700mm

※小間内には各共同出展者の展示スペースをご用意します。

※付属機材備品は別途ご案内します。

#### (2) 出展募集枠

##### 2 社程度

#### (3) 出展対象

①横浜市内に本社または主たる事業所を有する企業（法人）でシリコンカーバイド(SiC)や窒化ガリウム、ダイヤモンド、酸化ガリウムなど、SiC 及びワイドギャップ半導体の研究、開発、設計、製造、生産、評価に関連した材料、部品、装置、サービス等に携わる企業。

②出展する技術や製品を自ら開発または製造し、学会の学術内容に合致する展示が可能なこと。

③英語での展示説明資料が準備できること。

※国際会議内の展示となりますので、会議は英語で行われることや海外参加者も多くいることから英語での展示説明が求められます。

#### (4) 出展料

無料（当財団にて負担）

但し、展示いただく製品等の搬入出や会場までの交通費などはご自身の負担となります。

### 4. 出展申し込み

#### (1) 募集期間

令和 8 年 5 月中旬（予定）～5 月 22 日（金）

※1 申込書受領後、当財団および ICSCRM2026 組織委員会にて審査があります。

※2 当財団にて本会議の研究内容との親和性の高さや過去の参加経験等で出展者を選定させていただきますので、予めご了承ください。

※3 事前に予告なく募集を延長または締め切る場合がございます。

(2) 申し込み方法

貴社の会社案内（パンフレット）または WEB に掲載の会社概要（和英）を添付し、別添の出展申込書にご記入の上、下記宛 E-mail にてお申込みください。

5. 問い合わせ先

〒231-0023 神奈川県横浜市中区山下町 2 産業貿易センタービル 1 階

公益財団法人 横浜市観光協会 MICE 振興課 担当：江草・康乗

TEL：045-221-2111

E-Mail：mice@ycvb.or.jp